

平成 27 年 4 月 24 日

会 社 名 株 式 会 社 テ ラ プ ロ ー ブ
代 表 者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎
(コード番号 : 6627 東証マザーズ)

第 18 回組込みシステム開発技術展出展のお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 13 日（水）～15 日（金）の 3 日間、東京ビッグサイトにおいて開催されます「第 18 回組込みシステム開発技術展」に出展いたします。

本年は顔認証ソリューションの 3 つのデモンストレーションと生体信号（脳波）の研究報告を実施いたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

イベント名	第 18 回組込みシステム開発技術展 URL : http://www.esec.jp/
期間	平成 27 年 5 月 13 日(水)～15 日(金)
時間	10 : 00～18 : 00 (15 日[金]のみ 17:00 終了)
場所	東京ビッグサイト 西展示棟
ブース	映像・画像処理ゾーン内 小間番号 : 西 3-67
展示内容	<u>顔認証ソリューション</u> ① 2015 年 3 月よりサンプル出荷の受付を開始した世界最小、世界最速(*)の TeraFaces™モジュールを応用したスマートカーのデモンストレーション ② Android OS に対応したスマート製品(Smart Glasses、電子伝言板)イメージのデモンストレーション ③ スマートセキュリティ(監視カメラ)のデモンストレーション <u>生体信号の研究報告</u> ① 脳波を用いたヒューマンインターフェースの研究報告 (*)2015 年 2 月時点 当社調べ
主催	リード エグジビション ジャパン株式会社
本件に関する お問い合わせ	株式会社テラプローブ 先行技術開発室 E-mail : ml-atd-support@teraprobe.com

以上

※「Android」は Google Inc. の商標または登録商標です。